

证券代码：300460

证券简称：惠伦晶体

公告编号：2019-012

广东惠伦晶体科技股份有限公司
2018 年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2018 年 1 月 1 日—2018 年 12 月 31 日

2、预计的业绩：同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降 42.20%—27.22%	盈利：2,335.69 万元
	1,350.00 万元--1,700.00 万元	

二、业绩预告审计情况

本次业绩预告未经过注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

1、公司 2018 年业绩与上年同期相比同向下降，业绩变动主要原因为报告期内频率元器件业务营业收入下降以及研发费用增加所致。其中：（1）频率元器件营业收入因受中美贸易摩擦影响，下半年订单不足，加上产品价格下降等因素影响，预计同比下降 8.0-10.0%；但全资子公司广州创想云科技有限公司营业收入较上年增长 25%左右；（2）随着 5G 市场逐步开始启动，为针对 5G 产品的未来需求，公司加大研发投入研发新产品，研发费用较上年同期增加 10.0-15.0%。

2、报告期内，非经常性损益对净利润的影响金额预计为 560 万元。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2018 年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

2019 年 1 月 30 日